



连接器 > PCB 连接器 > 内存卡连接器 > PCMCIA 连接器



连接器系统: 缆到缆

位数: 15

中心线（间距）: .8 mm [.031 in]

行数: 2

卡槽数: 1

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器系统	缆到缆

结构特性

位数	15
行数	2
卡槽数	1
PCB 安装方向	直角

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子底板材料	镍
端子基材	磷青铜
端子类型	插座

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

外壳材料	尼龙 GF
------	-------



中心线（间距）	.8 mm[.031 in]
---------	----------------

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	电源和信号

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Tray, 盒和托盘
封装数量	20

产品合规性

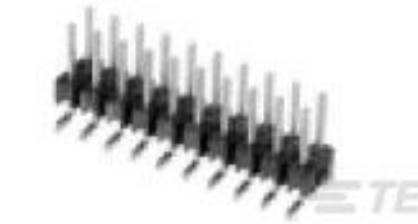
如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号6-146130-2
26 MODII HDR DRST SFMNT B/A LF



TE 产品编号8-103167-1
68 MODII HDR DRRA SHRD LF



TE 产品编号1963850-2
XFP. MSA HEATSINK 10mm TALL



TE 产品编号5787266-5
50 50SR R/A RCPT ASSY,RDSN L/F



TE 产品编号6368011-5
STK MJ,2X1,SHLD,Y/G/Y/G LEDS



TE 产品编号2215078-1
ASSY, STG TL, CFP2, 1X1 W HS



TE 产品编号2357976-1
ASSEMBLY, RF MODULE, DAUGHTERCARD



TE 产品编号1367645-6
DWDM Kit Assy, Networking (13.



TE 产品编号3-644613-3
03P MTA156 HDR RA PO WO PEG LF



TE 产品编号YDTS20W13-35SEC001
RECP ASSY

文档

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5558666-5_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5558666-5_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5558666-5_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

机构认证

机构批件

英文版本